



RE232-LF

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 de 1,60 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Estañado en caliente (HAL-leadfree)
- Impresión de dotación por el lado de los componentes eléctricos
- Trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- 40 x 60 hileras de agujeros
- Nodos de soldadura de 3 agujeros
- Diámetro de los agujeros 1,02 mm (0,40")
- 4 hileras DIP IC, trama de 7,62 mm, 15,24 mm con 48 conexiones
- Temperatura máx. de servicio 150 °C (302 °F)
- Tamaño 114,30 mm x 165,10 mm (4,5" x 6,5")